



各 位

平成 24 年 10 月 24 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 風 間 悦 男
(コード番号 6855 東証1部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、最近の業績動向を踏まえ、平成 24 年 5 月 14 日に公表いたしました平成 25 年 3 月期第 2 四半期連結累計期間（平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日）の業績予想を下記のとおり修正することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 平成 25 年 3 月期第 2 四半期（累計）業績予想数値の修正(平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1 株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	5,500	150	140	80	7.55
今回修正予想 (B)	5,710	120	75	△55	△5.19
増減額 (B-A)	210	△30	△65	△135	
増減率 (%)	3.8	△20.0	△46.4	△168.8	
(ご参考) 前期第 2 四半期実績 (平成 24 年 3 月期第 2 四半期)	5,861	218	139	△201	△19.05

2. 修正理由

当第 2 四半期連結累計期間につきましては、スマートフォン向け半導体市場を中心に拡販を進めた結果、売上高は当初予想をやや上回る見込みとなりましたが、利益面につきましては価格競争の激化や為替差損の計上等により、営業利益、経常利益ともに当初予想を下回る見込みとなりました。また四半期純利益につきましては当第 1 四半期で発生しました「段階取得に係る差損」による特別損失の計上に加わり、四半期純損失を計上する見込みとなりました。

なお、通期の業績予想につきましては、現在精査中であり、修正の必要が生じた場合には速やかに公表いたします。

配当につきましては、年間 1 株当たり 10 円（第 2 四半期末 5 円、期末 5 円）の予定に変更ありません。

(注) 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以 上